

Test électrique: 100% réussi

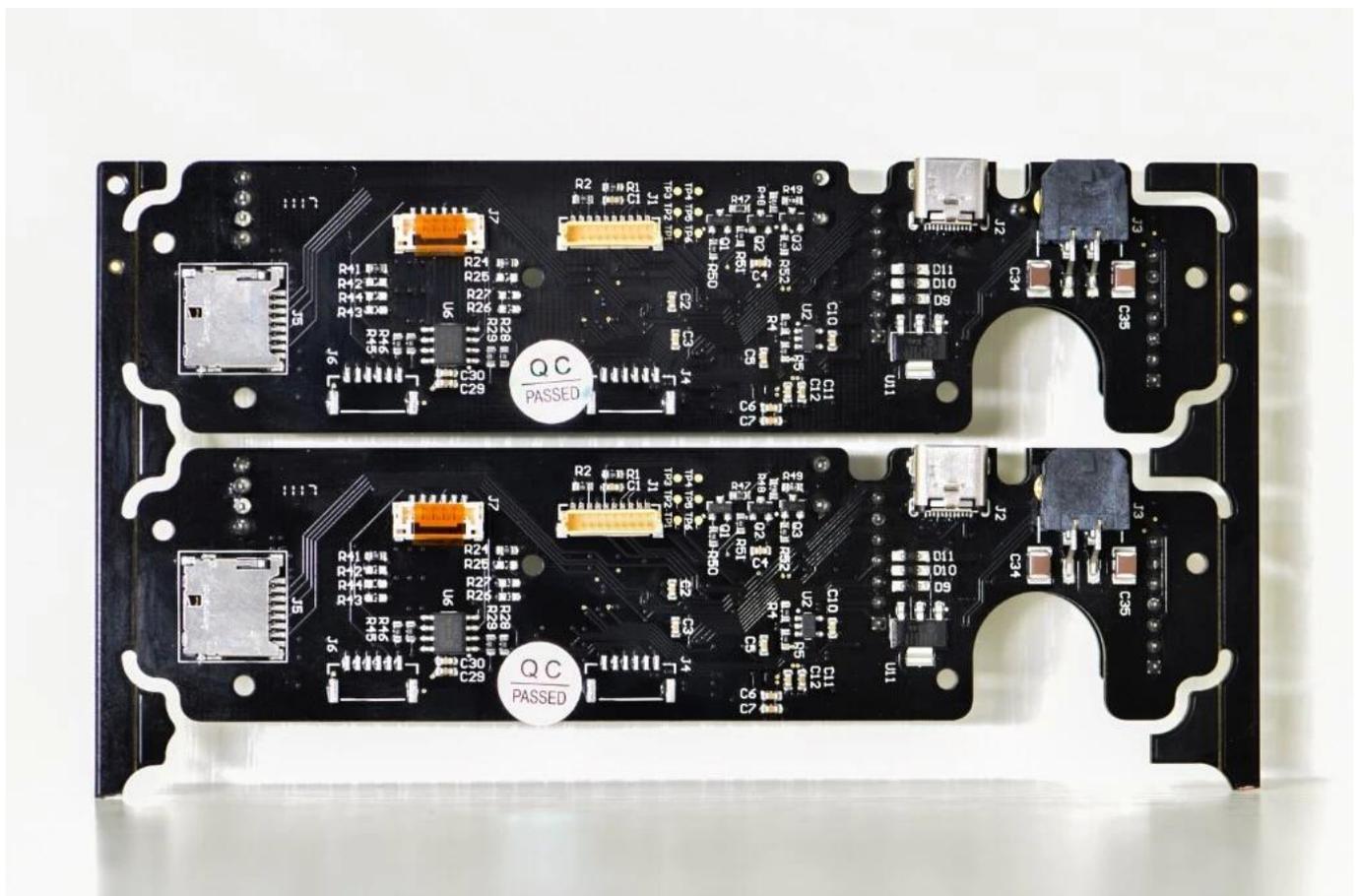
Épaisseur finale du panneau: 1.8 +/- 0.15mm

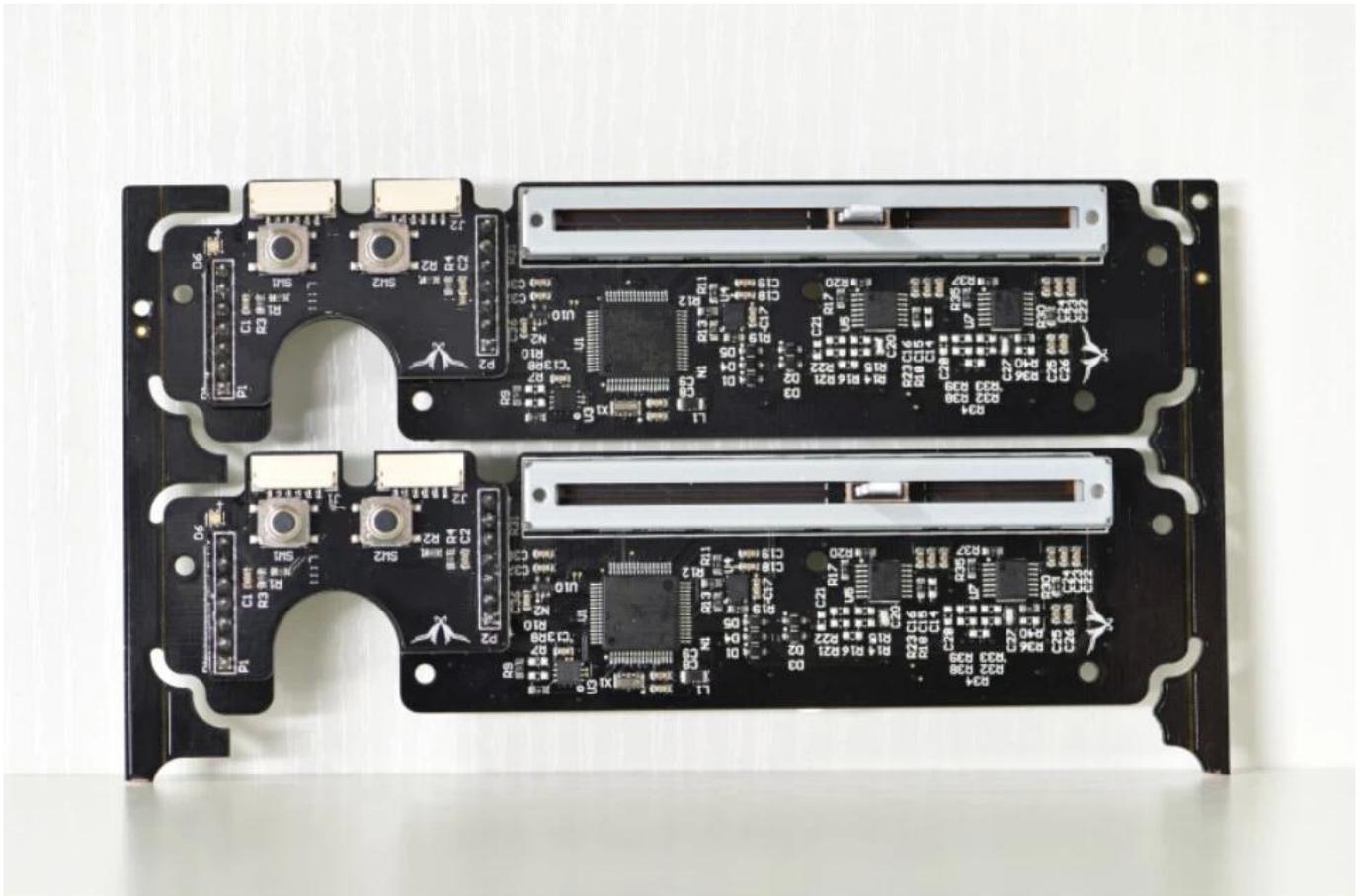
FINITION: CETTE CARTE DOIT ÊTRE IMMERSIONE PLAQUÉE SELON IPC-6012.
L'ÉPAISSEUR DOIT ÊTRE DE 0,050 UM PLUS DE 3-6u NICKEL.

PLAQUE DE CUIVRE TROUS MINIMUM .025 AVG, .020 MIN. LES TROUS NE PEUVENT PAS ÊTRE FIXÉS,

Emballage & Livraison

Détails de l' emballage:	Emballé sous vide
Détail de livraison:	7-10days





usine: [china fabrication de carte de pcb de téléphone portable, fabricant de pcb libre de Holgen](#)
[Chine](#)